

牧本塾_近況報告2022_01_16_萩原良昭

SONYのHADセンサーの特許が盗まれていることを2019年の6月に知りました。実は、NECがIEDM1982で開発報告した Buried Photodiodeも、KODAKがIEDM1984で開発報告した Pinned Photodiode も、実は1975年に 萩原が発明したものです。Double とTriple 接合型のフォトランジスタ構造で、ベース領域が完全空乏化し、完全電荷転送が可能な受光素子で、残像がなく、かつVOD機能を持ち、電子シャッター機能が可能で、メカフリーの、FILMが不要な、カメラを実現するために不可欠な受光素子です。また、同時に萩原はCMOS イメージセンサーに必要なGLOBAL SHUTTER機能を可能にする、in-pixel MOS容量のBuffer Memoryを装備した受光素子も1975年に発明しています。この基本構造が今回、45年後、SONYは 裏面照射型のCMOS Image Sensorに採用して現在世界をリードしています。萩原はそのことを2019年の仙台でのIEEEの学会で発表し、その後合計で、今まで8件の論文に挑戦し、5件が受理され発表されました。最後は2021年12月9日に開催の IEEE主催の国際学会ICECET2021で2件発表できました。

SONY（萩原）がPinned Photodiode の発明者であると論説することができました。SONYの現役技術者、SONYのOBの皆様、牧本次生さん、渡邊誠一さん、若林整さん、奈良部忠邦さん、亡き川名喜之さん（昨年6月21日死去、享年89歳）、加藤俊夫さんや渡邊誠一さん、先輩の鈴木俊治さん達の激励を受けて実現しました。

SONY がどうして今強いのか？それは、SONY が社会が必要とする製品を提供し続けているからです。井深さんが小型トランジスタラジオを、盛田さんがWALKMAN を、岩間さんが小型ビデオカメラを、久多良氏さんがゲームをやりたいと言い出し、社会に必要なものを社会に提供しようとしたからです。

井深さんや盛田さんのTOP は、自らが製品を試し、WALKMAN の普及のために、山手線の電車の中でSONY の社員にWALKMAN で音楽を聴かせ、一般人への普及に努力し新しい生活様式を創造しました。

一般の人も、私もなにかあると、Wikipedia で、それが何かを調べます。Wikipedia は非常に便利です。また、誰でも登録すれば編集が可能です。また、変更や追加が可能です。大賀さんはお客様の琴線に触れる製品を社会に提供し、どういうものを理解していただくことが重要だといつもお話していました。

<https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode>

Pinned photodiode [[edit](#)]

The First Pinned Photodiode was invented on March 5, 1975 by Yoshiaki Hagiwara. The Evidence was given in his application form to the IP department of Sony Corporation. Hagiwara filed three Japanese patents JPA1975-127646, JPA1975-127647 and JPA1975-134985 in 1975. Unfortunately the documentations were all written only in Japanese and never have been disclosed in the English speaking community till recently. See <http://www.aiplab.com/> in details. There is a big difference between the buried photodiode and the pinned photodiode. There are two kinds of buried photodiode, one is a buried photodiode with a floating P+ surface region and the other is a buried photodiode with the pinned P+ surface region, which is also called as Sony Hole Accumulation Diode (HAD). The floating surface is due to the RC delay caused by the undesired finite resistance. IEEE IEDM1982 NEC paper by Teranishi which did not show the adjacent P+ channel stops to make the zero resistance needed to pin the P+ heavily doped P+ surface hole accumulation region. Any small finite resistance value causes the RC delay time which invites the serious image lag problem. Hagiwara 1975 three Japanese patent figures show the Pinned connection to the surface region and also the empty potential well profile for the first time in the world which is the evidence of the no-image-lag feature.

The pinned photodiode (PPD) has a shallow P+ implant in N type diffusion layer over a P-type epitaxial substrate layer with no RC delay to the external controlled pinning voltage. It is not to be confused with the PIN photodiode. The PPD is used in [CMOS active-pixel sensors](#).^[21] which explained that Hagiwara at Sony invented in 1975 and developed First Pinned Photodiode in 1978.

SONYは発明と発見をする科学者や開発者が大勢いました。パワートランジスタを発明した亡き川名喜之さんの功績は大きいですが、その名前はあまり社会には知られていません。SONYはHADセンサーという名称を考案してイメージセンサーの独自性をPRしました。世の中は、それに対抗して Pinned Photodiode という名前を選び、ここでもSONYは孤独なビジネスを強いられましたが、今、SONYはイメージセンサーで独走しています。今ではSONYは、公式HPに、Pinned Photodiode = HAD は SONYオリジナルの発明だとPRしました。

<https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode>

Early image sensor used the CCD type charge transfer device with the N+P single junction photodiode with the floating N+ surface which has the serious image lag problem and suffered from [shutter lag](#) . This was largely resolved with the invention of the pinned photodiode (PPD) by Hagiwara in 1975 , evidenced by three Japanese patents by Hagiwara JPA1975-134985, JPA1975-127646 and JPA1975-127646 which can be used in the interline transfer CCD type charge transfer devices and CMOS type low power digital signal type charge transfer device (CMOS imager). Hagiwara team at Sony developed the first Pinned Photodiode in SSDM1978 paper. Fossum in his 2014 paper did not quote properly and ignored the 1975 Hagiwara three basic patents on double and triple junction type photodiodes with the pinned surface and with the complete charge transfer capability with no image lag feature, and also with the anti-blooming control feature with the vertical overflow drain (VOD) function, which realize the electrical shutter function replacing completely the film and mechanical shutter parts. Hagiwara in his JPA 1975-127646 and JPA 1975-127647 patents also invented the Global Shutter function with the MOS capacitor type buffer memory to avoid the rotary shutter effect. These works by Hagiwara and Sony were ignored and not quoted properly in Fossum 2014. ^[22] Fossum claimed incorrectly that Nobukazu Teranishi, Hiromitsu Shiraki and Yasuo Ishihara at NEC in 1980. ^{[22][23]} They developed and reported the results years later after Hagiwara 1975 invention and 1978 first development efforts. Hagiwara 1975 patents showed that the lag can be eliminated since the signal carriers can be transferred from the double and triple junction type photodiode to the CC type charge transfer devid. Hagiwara 1975 reports, led to their invention of the pinned photodiode, a photodetector structure with low lag, low [noise](#), high [quantum efficiency](#) and low [dark current](#). Forsum 2014 was misleading and did not explained these facts clearly. ^[22] It was first invented by Hagiwara at Sony in the 1975 patents and Hagiwara team at Sony developed in 1978 and reported at SSDM1978, in Tokyo Japan for the first time in the world in public. The second runner is the NEC Teranish team in 1982. Teranishi and Ishihara with A. Kohono, E. Oda and K. Arai in 1982, with the addition of an anti-blooming structure. ^{[22][24]} The new photodetector structure invented at Sony and later called in 1987 also as Hole Accmulation diode (HAD) was originally given the name "pinned photodiode" (PPD) by B.C. Burkey at Kodak in 1984. In 1987, the PPD began to be incorporated into most CCD sensors, becoming a fixture in [consumer electronic video cameras](#) Peter Noble invented the in-pixel Active pixel image sensor with the three-transistor type source follower current amplifier circuits in 1969. But we had to wait the CMOS scaling advancement till 2000. Meanwhile the CCD type charge transfer device was widely used with the double and triple junction type photodiode originally invented by Hagiwara in 1975.

もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの発明だとPRしました。

<https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode>

In 1994, [Eric Fossum](#), while working at [NASA's Jet Propulsion Laboratory](#) (JPL), proposed an improvement to the [CMOS sensor](#): the integration of the pinned photodiode. A CMOS sensor with PPD technology was first fabricated in 1995 by a joint JPL and [Kodak](#) team that included Fossum along with P.P.K. Lee, R.C. Gee, R.M. Guidash and T.H. Lee. Since then, the PPD has been used in nearly all CMOS sensors. The CMOS sensor with PPD technology was further advanced and refined by R.M. Guidash in 1997, K. Yonemoto and H. Sumi in 2000, and I. Inoue in 2003. This led to CMOS sensors achieve imaging performance on par with CCD sensors, and later exceeding CCD sensors.^[22] Recently Sony developed the backlight CMOS image sensor which used the Hagiwara 1975 pinned buried photodiode originally developed by Hagiwara at Sony. Sony now has announced that Hagiwara was the true inventor of Pinned Photodiode. See <https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/notice/20200626/>

Photodiode array [[edit](#)]

A one-dimensional array of hundreds or thousands of photodiodes can be used as a position [sensor](#), for example as part of an angle sensor.^[25]

In recent years, one advantage of modern photodiode arrays (PDAs) is that they may allow for high speed parallel readout since the driving electronics may not be built in like a [charge-coupled device](#) (CCD) or [CMOS sensor](#).

Passive-pixel sensor [[edit](#)]

The [passive-pixel sensor](#) (PPS) is a type of photodiode array. It was the precursor to the [active-pixel sensor](#) (APS).^[22] A passive-pixel sensor consists of passive pixels which are read out without [amplification](#), with each pixel consisting of a photodiode and a [MOSFET](#) switch.^[26] In a photodiode array, pixels contain a [p-n junction](#), integrated [capacitor](#), and MOSFETs as selection [transistors](#). A photodiode array was proposed by G. Weckler in 1968, predating the CCD.^[27] This was the basis for the PPS.^[22]

Early photodiode arrays were complex and impractical, requiring selection transistors to be fabricated within each pixel, along with on-chip [multiplexer](#) circuits. The [noise](#) of photodiode arrays was also a limitation to performance, as the photodiode readout [bus](#) capacitance resulted in increased noise level. [Correlated double sampling](#) (CDS) could also not be used with a photodiode array without external [memory](#). It was not possible to [fabricate](#) active pixel sensors with a practical pixel size in the 1970s, due to limited [microlithography](#) technology at the time.^[27]



もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの萩原の1975年の発明だとPRしました。

<https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/notice/20200626/>

SONY

Home

Businesses & Products

About Sony Group

Technology

Employees

Sustainability

Design

Investor Relations

Contact Us

Careers

| Q

[Japanese](#) | English

Sony's Representative Inventions Supporting Stacked Multi-Functional CMOS Image Sensors

Sony Corporation

Sony Semiconductor Solutions Corporation

Pinned Photodiode Adopted for Back-Illuminated CMOS Image Sensors

The history of Sony's inventions of image sensors goes back to the CCD era. Above all, Pinned Photodiode is a technology that contributes to improving the performance of back-illuminated CMOS image sensors, and the history of inventions and product development are as below.

In 1975, Sony invented a CCD image sensor that adopted a back-illuminated N+NP+N junction type and an N+NP+NP junction type Pinned Photodiode (PPD) (Japanese patent application number 1975-127646, 1975-127647 Yoshiaki Hagiwara). In the same year, inspired by such structure, Sony invented a PNP junction type PPD with VOD (vertical overflow drain) function (Japanese Patent No. 1215101 Yoshiaki Hagiwara). After that, Sony succeeded in making a principle prototype of a frame transfer CCD image sensor that adopted the PNP junction type PPD technology, having a high-impurity-concentration P+ channel stop region formed near a light receiving section by ion implantation technology for the first time in the world, and its technical paper was presented at the academic conference, SSDM 1978 (Y. Hagiwara, M. Abe, and C. Okada, "A 380H x 488V CCD imager with narrow channel transfer gates", Proc. The 10th Conference on Solid State Devices, Tokyo, (1978)). In 1980, Sony succeeded in making a camera integrated VTR which incorporated a one-chip frame transfer CCD image sensor that adopted the PNP junction type PPD. President Iwama in Tokyo, Chairperson Morita in New York, at the time held a press conference respectively on the same day, which surprised the world. In 1987, Sony succeeded in developing a 8 mm video camcorder that adopted, for the first time in the world, the interline transfer CCD image sensor, which incorporated "PPD having a high-impurity-concentration P+ channel stop region formed near the light receiving section by ion implantation technology" with VOD function, and became the pioneer of the video camera market. The PPD technology that has been nurtured through such a long history is still used in back-illuminated CMOS image sensors.

もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの萩原の1975年の発明だとPRしました。

1975年3月5日にSONYの横浜中央研究所で26歳の萩原が出願したものです。垂直OFD（VOD）機能付きのDouble 接合型のPNPフォトトランジスタ型受光素子の発明です。これがSONYが1987年に開発したHADです。KODAKが Pinned Photodiodeと呼び、IEDM1984 で開発発表したものです。NECがIEDM1982 で開発発表したBuried Photodiodeもこの構造に含みます。萩原は既にこのPinned PhotodiodeをSSDM1978で開発発表しました。

<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 20px; font-weight: bold;">特許</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 20px; font-weight: bold;">出願</div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 5px;">発明・考案出願申込書</div>		特許出願書類への対応 が下さい。他はあなたの の手元に保管して下さい。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 18px;">副</div>
業務部行 ← 中研部 情研課		昭和 50 年 3 月 5 日	
内線電話番号 (218)		特許出願 担当者 (2177-2 Gss 室 佐々木 1522) 154007	
届出料 503円 収入印紙 503円 収入印紙 503円	発明者氏名 藤原 重昭 藤原 重昭	発明の名称 受光素子の改良	
発明者氏名 複数の場合流れた記入願います。又従業員以外の人が含まれている場合は必ず記して下さい。			
現住所 丁川、番、号まで正確に記入して下さい。 神奈川県横浜市神奈川区 402 号室 217-2 1522			
発明の内容 次の事項についてお書き下さい。詳細に説明を付けて下さい。			
1. 名称 何に関する発明ですか (例) 陰極線管のグリッド、数値トランジスタの製造、A/G 回路の改良。 受光素子の改良 (Photo-Transistor による方法 受光素子での Gss による受光感度の改良)			
2. 従来技術 従来から知られていたものあるいは方法をあげて下さい。 Photo-diode また MOS 構造による受光素子			
3. 要 旨 あなたの発明のあらましをお書き下さい。			
4. 具体例 あなたの発明を実施するための具体例を述べて下さい。			
5. 効 果 従来から知られていたものあるいは方法とくらべてどのような利益、効果が期待されますか。 ① 現在通に受光素子では光感度 (特に $h\nu_{max}$) が悪いので、それを向上させる。 ② Photo-transistor においては、受光素子での感度の調整が出来る。			
6. 請求範囲 あなたの発明にたいと希望しているポイントはどこですか。 ① 受光素子として、Photo-transistor 構造を使うこと。 ② 特報面での相定電荷 Gss による受光部分の形成。			
参 考 事 項 次の事項についてお書き下さい。			
1. 発明の動機 例えは何かヒントを得たかをお書き下さい。 現在に存在する受光素子の構造の評価 (本人がいた) をもとに考案。			
2. 参考文献 あなたの発明を理解する上で参考になるものをあげて下さい。 "The Impact of Large CCD Image Sensing Area Arrays" by Gilbert H. Amelio			
3. 実 験 あなたの発明の目的、効果をたしめる実験をしましたか。 CCD 74 conference Sept 1974 pp 107-110			
4. 実施の予定 いつから、どの製品にあなたの発明が使用されますか。			
(1/頁、図表 枚)			
担当 組 番 2621 1/6		受付番号 受 付 750529	

副

発明・考案出願申込書(続)

発明の詳細な説明 あなたの発明についてグラフ、図面、回路図などを用いて詳細に説明して下さい。特に 3. 要旨 4. 実施例

5. 効果 などについてお書き下さい。グラフ、図面を別に書く場合は発明考案申込用図表を使用して下さい。

(要旨) 固体撮像素子として電荷結合素子(CCD)を使う場合、現在迄には、受光部に相当する所は MOS 構造によって形成されている。
MOS の Metal の下に相当する Aluminum また Polysilicon の分光特性等に Blue に対する感度が悪いので、Blue に対する良い感度(従って全体的にも 良い感度)を得る為に二種類の構造を考案した。

Type (1) 受光素子として Hetero-transistor 構造を使う方法、
具体的構造を右図に示す。

Buried channel CCD に於ける

受光部は pnp transistor の Base の n の部分に当り、コレクタが Collector np とする。

この構造では上部が入ったものは Emitter とする。Type の poly Si layer のみを通ると別に分光特性は従来の様に SiO₂ を通る電量が非常に少なくなり向上される。かつ、充電化された電荷の量が過剰になると、自然と Photo Transistor pnp の E-B 間の pn 値が急激にバイアスで過剰電荷が Emitter の方に流れ、A 注の Over-drain が必要となります。

Type (2) 異種平面での個定電荷 Q_{ss} による受光部分の形成。
先が半導体基板表面に届く迄に通電する Poly-Silicon の層を除き、分光感度を向上させる方法である。従来の方法とは図で、にて考案した方法を右図で下にする。従来の方法では受光部分は Poly-Silicon の Metal ゲートの電圧で形成しているが、

(左図) 従来の方法

(右図) Q_{ss} による受光部分の形成

(右図では、Q_{ss} の個定電荷を使うので、Metal ゲートの必要がありません。除去
おこにより、先の述べたようにする。

副

発明・考案出願申込書(続)

発明の詳細な説明 あなたの発明についてグラフ、図面、回路図などを用いて詳細に説明して下さい。特に 3.要旨、4.実施例、5.効果 などについてお書き下さい。グラフ、図面を例に書く場合は発明考案申込用図表を使用して下さい。

Fig. ① で述べた Photo-transistor では Base と受光面が一緒だが、
 発明にその静電加荷化を 下図に示す。

光電化に電荷量が Overflow 状態では E-B 間から On になり、
 電荷が Emitter に Drain される。

もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの萩原の1975年の発明だとPRしました。

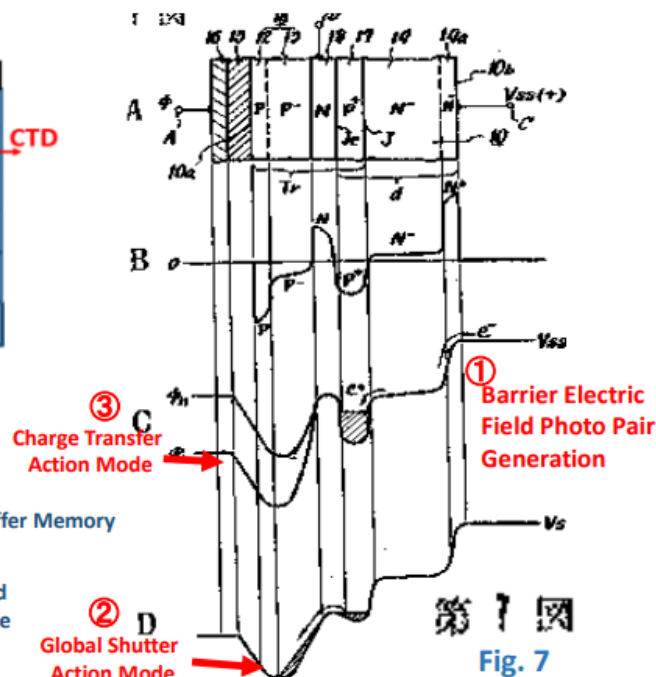
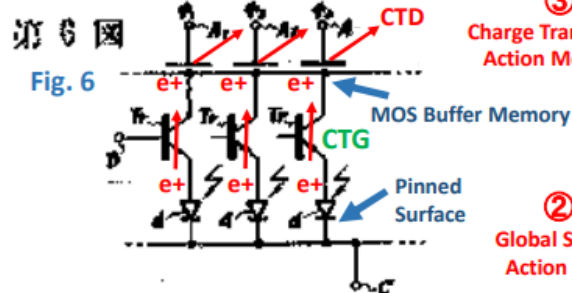
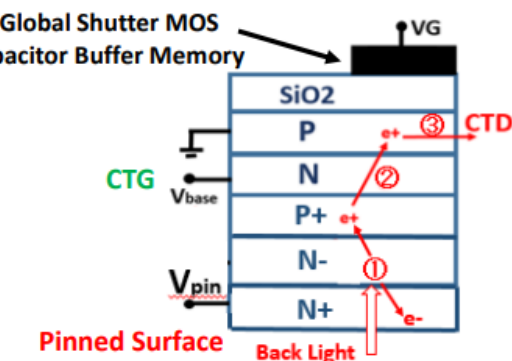
Who Invented Pinned Photodiode ?

<https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/notice/20200626/>

(1) JPA 1975-127646 on October 13, 1975

Japanese Patent 1975-127646

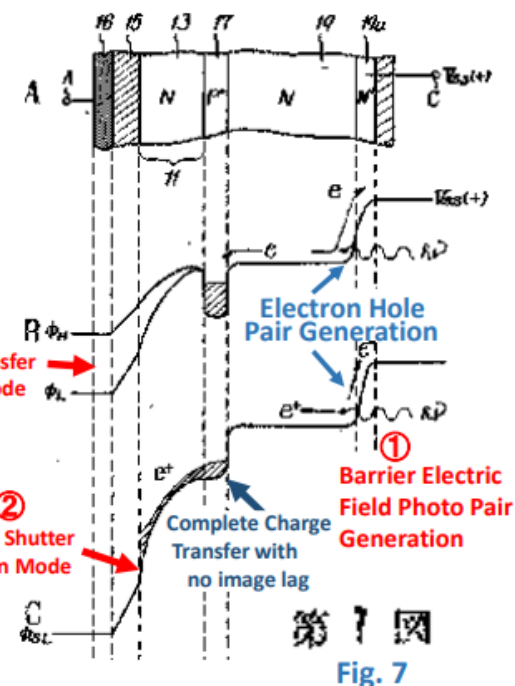
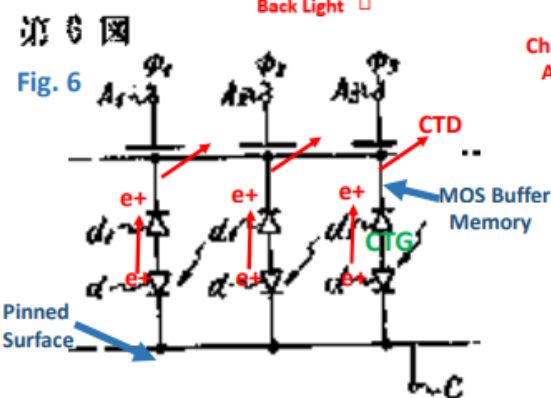
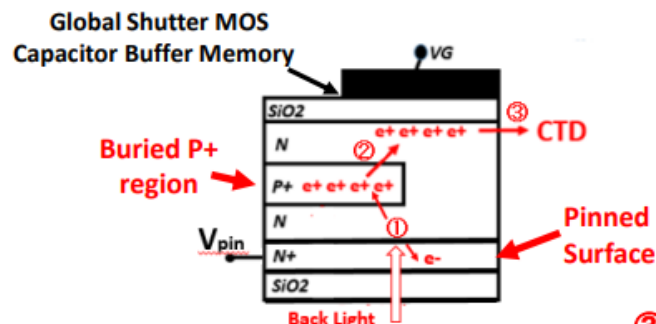
N+NP+NP junction type Buried Pinned Photodiode
with Built-in MOS Capacitor Buffer Memory Global Shutter Function
and the surface N+N doping slope Barrier Electric Field Photo Pair Generation



(2) JPA 1975-127647 on October 13, 1975 .

Japanese Patent 1975-127647

N+NP+N junction Dynamic Photo Transistor type Buried Pinned Photodiode
with Built-in MOS Capacitor Buffer Memory Global Shutter Function
and the surface N+N doping slope Barrier Electric Filed Photo Pair Generation



もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの萩原の1975年の発明だとPRしました。

Who Invented Pinned Photodiode ?

<https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/notice/20200626/>

(3) Hagiwara applied JPA 1975-134985 on November 10, 1975.

Hagiwara at Sony invented Pinned Photodiode with VOD function.

PNPJ junction Transistor type Pinned Photodiode

Visit <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> and put the patent number 1975-134985

File	1975-134985	Filed	1975/11/10
Public	1975-058414	Public	1977/05/13
		Grant	1983/10/19

Patent Claim in English Translation

(1) In the semiconductor substrate (Nsub), the first region (P well) of the first impurity type is formed, (2) on which, the second region (N) of the second impurity type is formed. (3) The charge (e-) from the light collecting part (N) is transferred to the adjacent charge transfer device (CTD). (4) Both are placed along the main surface of the semiconductor substrate. (5) In the solid state image sensor so defined, a rectifying Emitter junction (Je) is formed on the second region (N) of the light collecting part (N). And (6) Collector junction (Jc) is formed by the second region (N) and the first region (P well), forming a (PNP) transistor structure, (7) Photo charge is stored in the Base (N) according to illuminated light intensity and transferred to the adjacent CTD. The solid state image sensor so defined is in the scope of this patent claim.

Japanese Patent 1975-134985

Hole Accumulation Diode (HAD)

Fig. 6

UP [Front Side] Down [Back Side]

Case(1) Substrate VOD type

Electron Emitter Junction, Hole Collector Junction, Pinned Empty Potential Well, CTD, CTG

Fig.6 shows that this is also the invention of the in pixel VOD (vertical overflow drain).

(4) Hagiwara applied JPA 1977-126885 on September 29, 1977 .

Hagiwara at Sony invented also the Electric Shutter Function with the complete image lag free feature by the punch-thru mode.

JPA 1977-126885

公開特許公報 (A) 昭54-51318
特願 昭52-126885
出願 昭52(1977) 9 月29日
出願人 ソニー株式会社
発明者 萩原良昭
発明者 越智成之
同 橋本武夫

要 約

装置の名称 固体撮像装置
発明技術の範囲
インターライントランスタア方式による固体撮像装置において、各カラー部のカラー電極と、上記各カラー電極に対応して設けられるオーバーフロー制御部の制御電極とが電気的に共通に構成されると共に、該電気的共通の電極への共通電圧に応じて上記カラー部とオーバーフロー制御部の各エミューゲーションセルの露光量が増減するようになされ、上記各カラー部と、シフトレジスタ部との間のゲート部のゲート電極と、上記シフトレジスタ部の1のチャージ部が与えられる電極とが電気的に共通に構成され、上記ゲート部のエミューゲーションセルが与えられる共通電圧で、オーバーフロー制御を行うことでガンマ補正を行うことを特徴とする固体撮像装置。

実施図 (3) MOS 容量型受光素子を事例とした。

第 3 図

実施図 (9) ガンマ補正 Mode

第 9 図

実施図 (12) 電子 Shutter Mode

第 12 図

VOD 電極端子の電圧を極端に深くして Punch thru を利用して残像のない状態を実現し、電子 shutter 機能を可能にした。

もうHADを使わず、Pinned Photodiode が、SONYオリジナルの萩原の1975年の発明だとPRしました。

Who Invented Pinned Photodiode ?

<https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/notice/20200626/>

SONY- Fairchild Patent War (1991-2000) on Pinned Photo Diode with Vertical OFD

「ソニーの逆転勝訴」
東部地裁は「ソニー側のCCDは、
ソニーの技術で開発された」として、
ソニー側の特許権を認め、ソニーが
ロイヤリティを支払うべきだと判決。
ソニーは、この判決を不服として、
控訴した。ソニー側は、この判決を
不服として、控訴した。ソニー側は、
この判決を不服として、控訴した。

CCD特許侵害訴訟

日付

9/6

NY東部地裁

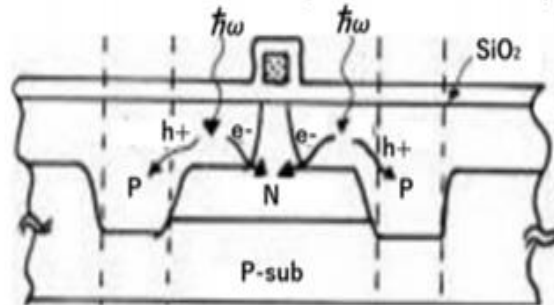
From Japanese News Paper, July 16, 1996.

1996年7月 日刊工業新聞記事から

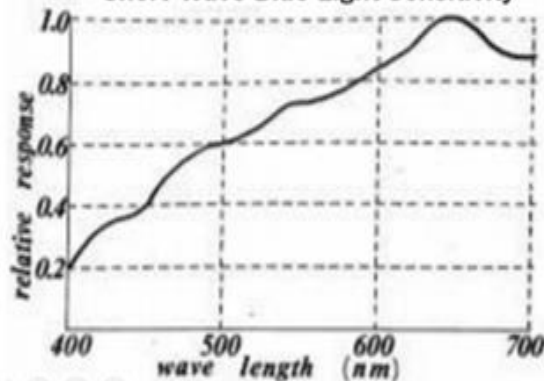
(2000年1月米国最高裁で最終決着ソニー勝訴)
In January 2000, the US supreme court made the
final judgement favoring Sony claims. And the
long SONY-Fairchild Patent War on the PDD with
the built-in vertical overflow drain (VOD) ended.

「ソニーの逆転勝訴」
東部地裁は「ソニー側のCCDは、
ソニーの技術で開発された」として、
ソニー側の特許権を認め、ソニーが
ロイヤリティを支払うべきだと判決。
ソニーは、この判決を不服として、
控訴した。ソニー側は、この判決を
不服として、控訴した。ソニー側は、
この判決を不服として、控訴した。

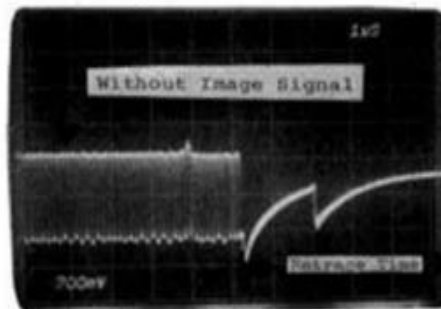
(A) Pinned-Surface and Buried-Storage
PNP Photodiode with Adjacent Channel Stops



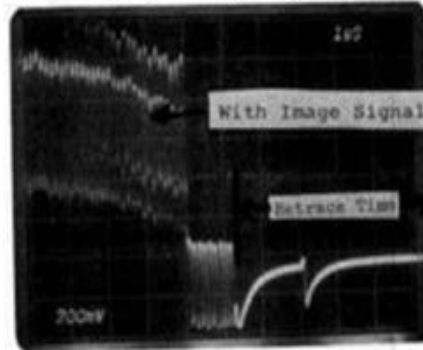
(B) Spectral Response with Very High
Short-Wave Blue Light Sensitivity



(C) Signal Output with No Light
showing Very Low Dark Current Feature



(D) Signal Output with Input Light
showing No Image Lag Feature



Yoshiaki Hagiwara, Motoaki Abe and Chikara Okada, "A 380H x 488V CCD Imager with Narrow Channel Transfer Gates", Proceeding of 10th Conference on Solid State Devices, Tokyo 1978, Japanese Journal of Applied Physics, Volume 18 Sup 18-1, pp. 367-369.



Sony Chairman Ohga and Hagiwara
at Chairman Office in Sony Tokyo Headquarter, 1996